

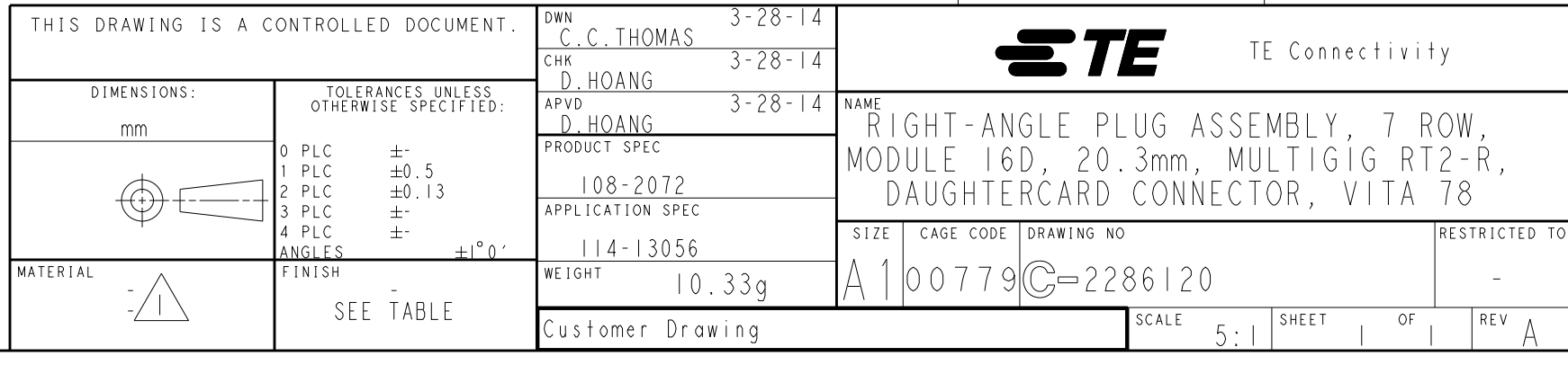
- 1 HOUSING: LCP, UL94V0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
POST: BRASS WIRE
- 2 CONTACT: 1.27 μ m MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA,
1.27 μ m MIN TIN-LEAD (93/7) ON PCB TAIL
OVER 1.27 μ m MIN NICKEL OVER ALL.
POST 1.27 μ m MIN NICKEL PLATED.
- 3 PLATED THROUGH HOLE PER 114-13056, FIGURE 4
- 4 SEE TABLE 1 FOR INTERCONNECTIONS TO
BACKPLANE CONNECTOR.
- 5 CONTACT: 1.27 μ m MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA,
1.27 μ m MIN TIN ON PCB TAIL OVER 1.27 μ m MIN.
NICKEL OVER ALL.
POST: 1.27 μ m MIN NICKEL PLATED.
- 6 CONTACT: 1.27 μ m MIN GOLD IN PAD CONTACT AREA,
1.27 μ m MIN TIN-LEAD (60/40) ON PCB TAIL
OVER 1.27 μ m MIN NICKEL OVER ALL.
POST 1.27 μ m MIN NICKEL PLATED.

TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFER)		
II		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL PAIR	ax	ax
SIGNAL PAIR	bx	bx
SIGNAL PAIR	dx	ex
SIGNAL PAIR	ex	fx
SIGNAL PAIR	gx	ix
GROUNDS	cx, fx (ALL COMMONED)	cx, dx, gx, hx

TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFER)		
I/O		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL PAIR	b x	c x
SIGNAL PAIR	c x	d x
SIGNAL PAIR	e x	g x
SIGNAL PAIR	f x	h x
GROUND S	a x, d x, g x (ALL COMMONED)	a x, b x, e x, f x, i x

1, 4, 13, 14, 16		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
SIGNAL	ax	bx
SIGNAL	bx	cx
SIGNAL	dx	ex
SIGNAL	fx	gx
SIGNAL	gx	hx
GROUNDS (ALL COMMONED)	cx, ex (ALL COMMONED)	ax, dx, fx, ix

TYPICAL INTERCONNECTIONS FOR COLUMN (WAFER)		
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15		
CONTACT USAGE	DAUGHTERCARD CONNECTOR PIN	BACKPLANE CONNECTOR PIN
POWER	a x, b x, c x	a x, b x, c x, d x
POWER	e x, f x, g x	f x, g x, h x, i x
NOT CONNECTED	d x	e x



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9